

Fiere: The Innovation **Alliance**, mondo produttivo fa sistema  
Cinque rassegne beni strumentali insieme a **Milano** dal 2018  
(ANSA) - **MILANO**, 10 FEB - Cinque manifestazioni fieristiche  
dedicate ad altrettanti settori dei beni strumentali saranno  
protagoniste contemporaneamente di un nuovo appuntamento  
espositivo dal 29 maggio al 1 giugno 2018 a **Fiera Milano**.

"The Innovation **Alliance**" sarà il format che metterà in  
vetrina insieme differenti mondi produttivi uniti da una forte  
logica di filiera, dal processing al packaging, dalla  
lavorazione della plastica alla stampa industriale, commerciale  
e della personalizzazione grafica di imballaggi ed etichette,  
fino alla movimentazione e allo stoccaggio della merce pronta al  
consumo. Sono settori nei quali i produttori italiani di  
macchine industriali sono tra i primi al mondo e che con questa  
iniziativa potranno concentrare in un unico grande evento  
internazionale la loro varietà nell'offerta e la flessibilità  
nell'ingegnerizzazione di sistemi e catene industriali

complesse.

"Si tratta - ha spiegato presentando l'iniziativa Corrado  
Peraboni, Ad di **Fiera Milano** - del primo, concreto tassello  
della nuova strategia annunciata da **Fiera Milano**. Vogliamo  
creare grandi eventi di filiera capaci di dare una vetrina  
internazionale alle eccellenze produttive italiane e non solo.  
La realizzazione di questo progetto dimostra che, quando le  
associazioni di categoria di settori attigui ed un grande  
organizzatore fieristico si alleano, l'Italia può essere sede di  
fiere internazionali che nulla hanno da invidiare a quelle di  
paesi competitor". (ANSA).